

第1回 集積化 MEMS 研究会 開催要項

(応用物理学会集積化 MEMS 研究会主催)

入会はこちら <http://masu-www.pi.titech.ac.jp/MEMS/>

開催日時:平成 20 年 7 月 10 日(木)11:00~17:00

開催会場:豊橋技術科学大学 ベンチャービジネスラボラトリ(VBL) 3 階 セミナー室

〒441-8580 愛知県豊橋市天伯町雲雀ヶ丘 1-1

アクセス: <http://www.tut.ac.jp/intr/in01/in0114/index.html>

参加要項:参加費 無料 参加者情報(下記)を記載しメールにて申し込みをお願いします。

平成 20 年 7 月 1 日までに事前申し込み必要(予稿部数確保のため)

参加費:一般会員、賛助会員、学生会員及び学生非会員、特別会員、及び入会手続き中の会員は
無料

非会員は2000円

懇親会:会場 豊橋技科大内ひばりラウンジ、時間 17:30-19:30、会費 3000 円

プログラム

第1回 集積化 MEMS 研究会

11:00~12:00 豊橋技術科学大学 CR 見学

集合場所: ベンチャービジネスラボラトリ(VBL) 3 階 セミナー室

集合時間: 11:00

(設備を巡回しますので、この時間に遅れずにお越しください)

講演プログラム

13:30~13:40 委員長挨拶

13:40~14:40 LSI とセンサ/MEMS の融合

○石田 誠 (豊橋技術科学大学)

14:40~15:10 MEMS における付加価値と差別化

○年吉 洋 (東大生産研)

15:10~15:30 coffee break

15:30~16:00 高性能 MEMS と最先端 LSI との集積化プロセス

○田中秀治(東北大)

16:00~16:30 集積化 RF-CMOS-MEMS 技術

○桑原 啓 (NTT)

16:30~17:00 討論会「本研究会に期待すること?(仮)」

○年吉 洋 (東大)、高尾 英邦(豊橋技術科学大学)、田中秀治(東北大)

秦 誠一(東工大)

17:30~19:30 懇親会

【参加申込先・問合先】

町田克之

NTT アドバンステクノロジー(株)

e-mail: katsuyuki.machida@ntt-at.co.jp

◎申し込みは、下記情報をご記入後電子メールでお願いします。

氏名

所属機関

電子メール

電話

連絡先住所

午前の CR 見学参加の有無

当日の研究会参加の有無

夕方の懇親会参加の有無